⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭60-180026

@Int_Cl.4

19代 理 人

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和60年(1985) 9月13日

H 01 H 33/66

B-8423-5G

審査請求 未請求 発明の数 3 (全9頁)

❷発明の名称 真空インタラブタの電極材料とその製造方法

> 到特 願 昭59-35025

20世 願 昭59(1984)2月25日

の発明者 柏 木 佳 行 79発 明者 **B** 泰 司

東京都品川区大崎2丁目1番17号 株式会社明電舎内 東京都品川区大崎2丁目1番17号 株式会社明電舎内 東京都品川区大崎2丁目1番17号 株式会社明電舎内

⑫発 明 北 寄 崎 ⑪出 頤 人 株式会社明電舎

升理士 志賀 富士弥

東京都品川区大崎2丁目1番17号

1. 婚明の名称

真空インタラブタの電板材料とその製造方法 2.特許請求の範囲

- (1) 斜20~80重量 4, クロム5~45重量 5.鉄5~45重量がおよび炭化クロム 0.5~20 重量がよりなる複合金属であることを特徴とする 其空インタラブタの電極材料。
- (2) 前記複合金属の組織状態が、クロム、鉄お よび炭化クロムの各粉末が拡散結合した多孔質の 基材に剣が密役された状態であることを特徴とす る特許請求の範囲第1項記載の実空インタラブタ の健極材料。
- (3) クロム,鉄および炭化クロムの各粉末を混 合し、この混合粉末を非酸化性雰囲気中にて前記

各粉末の融点以下の温度で加熱し相互に拡散結合 せしめて多孔質の基材を形成し、次いでこの基材 に銅を非酸化性雰囲気中にて銅の融点以上の端度 で加熱して裕浸せしめ、銅20~80重量を,ク ロム5~45重量が、鉄5~45重量がおよび炭 化クロム 0.5~20 重量がよりなる複合金崩とし たことを特徴とする真空インタラブタの組板材料 の製造方法。

(4) クロム,鉄および炭化クロムの各粉末を混 合し、この混合粉末の上に銅を椒盥するとともに、 非酸化性芽囲気中に収納し、先才飼の触点以下の 温度で加熱し前記混合粉末を相互に拡散結合せし めて多孔質の基材を形成し、次いで剱の融点以上 の温度で加熱して前配基材に銅を溶疫せしめ、銅 20~80重量5, クロム5~45重量5, 鉄5

特開昭60-180026 (3)

(1) 実空インタラブタの電極材料を、網20~80重量が、クロム5~45重量が、鉄5~45 重量がおよび炭化クロム0.5~20重量がよりなる複合金属で構成した。

(2) 上記(1)の複合金属を、クロム、鉄および炭化クロムの各粉末を混合し、この混合粉末を非酸化性雰囲気中にて前配各粉末の融点以下の温度で加熱し相互に拡散結合せしめて多孔質の基材を形成し、次いでこの基材に斜を非酸化性雰囲気中にて銅の触点以上の温度で加熱して溶浸せしめて製造した。

(3) 上記(1)の複合金属を、クロム、鉄および炭化クロムの各粉末を混合し、この混合粉末の上に 鍋を戦闘するとともに非酸化性雰囲気中に収納し、 先ず銅の磁点以下の温度で加熱し前記混合粉末を

その両端間口部を他方の封滑金具2,2を介しステンレス鋼等からなる円板状の金属流板3,3により閉塞し、かつ内部を高真空(例えば5×10⁻¹Torr 以下の圧力)に排気して真空容器4が形成されている。

そして、この真空容器 4 内には、 1 対の円板状の電板 5 , 5 が、各金属端板 3 , 3 の中央部から真空容器 4 の気密性を保持して相対的に接近離反自在に導入した対をなす電極 6 , 6 を介し、接触雕反(接離)自在に設けられている。なお、第1 図において、 7 は金属ベローズ、 8 は各電極 5 等を同心状に囲続する中間電位のシールドである。

ここに、前記各包板 5 は、 Cu 20 ~ 80 重益 % , クロム (Ur) 5 ~ 4 5 重拡 % , 鉄 (Fe) 5 ~ 4 5 重量 %および炭化クロム 0. 5 ~ 2 0 重量 %よりなる模 相互に拡散結合せしめて多孔質の基材を形成し、 次いで銅の触点以上の態度で加熱して前配器材に 銅を溶受せしめて製造した。

爽施例

以下、本発明の実施例を図面を参照して説明する。

第1図は本発明に係る電板材料により形成された電板を備えた真空インタラブタの縦断面図である。 第1図に示すように、この真空インタラブタは、円筒状に形成したガラスまたはセラミックス等の絶縁物からなる2本の絶縁簡1,1を、それぞれの両端に固層した鉄 (Fe)-ニッケル (N1)-コパルト (Co)合金または Fe-N1 合金等の金属からなる薄肉円環状の封滑金具2,2,…の一方を介し同軸的に接合して1本の絶縁簡にするとともに、

台金属で形成されている。なお、この複合金属は、5 ~ 3 0 ≶ の導電率(IAC8 €)を有するものである。

特に、この複合金属の組織状態が、 Or,Fe および炭化クロムの各粉末が拡散結合した多孔質の基材にOuが溶浸された状態であれば最も好ましい。

次に、上記電板材料の各種製造方法について脱明する。

第1の方法は、例えば粒径がそれぞれ - 100 メッシュである、Or, Fo および炭化クロムを所定 量機械的に混合する。次に、この混合粉末を Cr, Fo, 炭化クロムおよび Cu のいずれとも反応しない材料(例えばアルミナ等)からなる容器に収納 する。そして、この混合粉末を、非酸化性雰囲気中(例えば5×10-10 以下の圧力の真空中、また

特開昭60-180026 (·4)

は水素ガス中、窒素ガス中およびアルゴンガス中) にて前記各粉末の融点以下の温度で加熱保持(例 えば600~1000℃で5~60分間程度)し、相 互に拡散結合せしめて多孔質の基材を形成する。

その後、この多孔質の基材の上にOuのブロックを載慮し、前述の如き非酸化性雰囲気中にてOuの 趣点以上の弱度で加熱保持(例えば 1100℃で5~ 20分間程度)し、前記器材にOuを格役させる。

なお、この第1の方法は、多孔質の基材の形成作業とOuの 裕浸作業とが、工程を分けて行なわれる場合を示したものである。また、Ouの格浸方法は、上述の実施例に限定されず、例えば水素ガス等のガス中にてまず多孔質の基材を形成し、その後真空引きによりOuを裕設させてもよい。

これに対し、第2の方法は、例えば粒径がそれ

ぞれ・100メッシュである。 Cr, Fe および段化クロムを所定性機械的に混合する。 次に、この混合物末を Cr, Fe , 反化クロムおよび Cu のいずれとも反応しない材料(例えばアルミナ等)からなる容器に収納するとともに、混合物末の上に Cu のブロックを戦値する。そして、これらを削述の如き非酸化性雰囲気中にて、まず Cu の融点以下の温度で加熱保持(例えば600~1000℃で5~60分間程度)し、前配混合粉末を相互に拡散結合せしめて多孔質の基材を形成し、次いで Cu の融点以上の温度で加熱保持(例えば1100℃で5~20分間程度)して基材に Cu を 路便せしめる。

ここに、第 1 および第 2 の方法ともに、金属別 末の粒径は、 - 1 0 0 メッシュ (1 4 9 д m 以下) に限定されるものではなく、 - 6 0 メッシュ (2

5 0 μ m 以下)であればよい。ただ、粒径が6 0 メッシュより大きくなると、各金属粉末粒子を拡散結合させる場合、拡散距離の増大に伴つて加熱温度を高くしたりまたは加熱時間を長くしたりまたはかのとなり、生産性が低下することとなり、生産性が低下するにしたがつなる。一方、粒径の上限が低下するにしたがつが出ている。一方、粒径の上限が低下するにしたがのが出ている。とともにその使用に限して前処理を必要とする等の問題があるので、おのずと限分である。

さらに、前記電磁材料は、上述の第1 および額2 の製造方法のほかに、例えば Ur, Po および炭化クロムの金属粉末にCuをも粒末としてCuを含めた

混合粉末を形成し、これをブレス形成し、cu の触点以下または Ouの融点以上でかつ他の金貨の触点以下の温度に加熱保持する方法により製造してもよい。この際、ブレス成形した素体の上に、さらに Uu を製造してもよく、この場合には加熱温度が Ouの融点以上である必要がある。

なお、前記第1 および第2 の方法いずれにあつ でも、非酸化性雰囲気としては、真空の方が加熱 保持の際に脱ガスが同時に行なえる利点があつて 好遊なものである。勿論、真空中以外のガス中に で製造した場合にあつても真望インタラブタの電 を対料として実用上問題はないものである。また、 金属粉末の相互拡散結合に要する、加熱温度と時 間は、炉の条件、形成する多孔質基材の形状,大 きさ等の条件および作業性等を考慮し、かつ所銘

の電極材料としての性質を満足するように加熱保 持されるものであり、例えば600℃で1~2時 | 間、または 1000℃で 1 0 ~ 6 0 分間といつた加熱 条件で作業が行なわれるものである。

次に、前述の第2の製造方法により、5×10⁻⁻ Torrの真空中にて、まず1000℃で60分間加熱保 持して多孔質の蓋材を形成し、次いで1100℃で20 分間加熱保持して Cuを溶浸せしめた場合の3種の 本発明電循材料(複合金属)の組織状態を第2図 から第4図までに示する線写真を用いて説明する。

なお、各電極材料の成分組成(重量を)は、以 下に示する種のものである。

実施例1 Cu50-Or5-Fe40-Or, 0,5

実施例2 Cu50-Ur20-Fe20-Ur,U,10

実施例3 Ou50-Cr40-Fe5-Or, O.5

示す特性又般像で、わずかに白く点在する部分が O の存在を示す。さらに、各図回の X 般写真は Ou の分散状態を示す特性を被像で、白い部分がcuで ある。

第2図から第4図で判るように、 Ur,Pe および Orgoの名物末が、相互に拡散結合して粒子とな り、各粒子がほぼ均一に分散した状態で互いに結 合して多孔質の基材を形成し、この基材に溶浸さ れたCuが、Ur等と相互に拡散結合し、全体として 強固な結合体(複合金属)を形成している。

一方、前述の如く、第2の方法により製造した 実施例1の成分組成からなる本発明の電極材料を、 **圓径50回,厚さ6.5個の円板に形成しかつその** 周級を4四アールの丸味を付けた電極にし、これ

第2図(A)~(E),第3図(A)~(E)なよび第4図(A)~ 四は、それぞれ実施例1 , 実施例2 および実施例 3 の各成分組成の複合金属の組織状態を示すもの で、 第 2 図(A) , 第 3 図 (A) および第 4 図 (A) の X 線写 真は、T根マイクロアナライザによる二次電子像 で、Ur と Fe と Ur.C, との各粉末が相互に拡散結 合し均一に分散して一体化された島状の粒子とな り、かつ各島状の粒子が相互に結合して多孔質の 番材を形成するとともに、この基材の孔(空隙) にいが帑食されている。

また、各図(B)のII 線写真は、Urの分散状態を示 ナ 特性 I 線像で、島状に点在する白色の部分が Cr である。各図(ロ)の X 線写真は、Peの分散状態を示 す特性Ⅰ融像で、島状に点在する白い部分が Peで ある。各図(10)の エ 線写 真は、 炭素(0)の分 散 状 顔 を

1 対の電極として組込んで諸性能の検証を行なつ た。その結果は、下記に示すようになつた。

.(1)電流しや断能力

しや断条件が、定格電圧122.7 (再起電圧211.7, JEO - 181) , しや断速度 1.2 ~ 1.5 m/s の時に 12kA (r·m·B·). の電流をしや断することができた。

なお、実施例2および3の成分組成のものも実 施例1のものと同様の結果を示した。

(2) 船線耐力

ギャツブを3四に保持し、循環波を印加する衝 撃放耐電圧試験を行なつたところ、± 110kV (パ ラッキ±10kV)の絶縁耐力を示した。また、大 電流 (12kA) の複数回しや断後に同様の試験を 行なつたが、絶縁耐力に変化はなかつた。さらに、 を第1図に示すような構成の真空インタラブタに 進み小電流(804)のしや断後に同様の試験を

and the last of the second second

行なつたが、絶縁耐力は殆んど変化しなかつた。 なお、実施例2 および3 の成分組成のものの絶 縁耐力は、いずれも実施例1 のものと同様の結果 を示した。

(3) 耐溶滑性

130 駅の加圧下で、 25kA (r·m·e·)の電流を3 秒間通信 (IEO 短時間電流規格) した後に、 200 駅の静的な引き外し力で問題なく引き外すことができ、その後の接触抵抗の増加は、 4 ~ 10 まにとどまつた。また、 1000駅の加圧下で、 50kA (r·m·s·)の電流を3 秒間通電した後の引き外しも問題なく、その後の接触抵抗の増加は、 0 ~ 6 まにとどまり、十分な耐容着性を備えていた。

なお、実施例2 および 3 の成分組成のものの耐 密層力も、実施例1 と同様の結果を示した。

なお、実施例2および3の成分組成のものも、 実施例1のものと同様の結果を示した。

(7) 使度

便度は、112~194Hv (1 Lp)を示した。

なお、実施例2 および 3 の成分組成のものの便 度も実施例1 のものと同様の結果を示した。

さらに、実施例1の成分組成の電極材料を用いた真空インタラブタと、従来の Cu-0.5B1 電極を備えた真空インタラブタとの諸性能を比較したところ、下記に示すようになつた。

(1) 電流しや断能力

両者同程度であつた。

(2) 給 緑 耐 力

従来の Cu-0.5B1 電低のものは、10 mmのギャップで、実施例 1 の成分組成による電低の真空インタ

(4) 遅れ小電流(誘導性の負荷)のしや断能力 $84 \times \frac{1.5}{\sqrt{3}}$ kV 、30A の遅れ小電流試験(JEC-181)を行なつたところ、電流さい断値は、平均 1.1 A (標準偏差 $\sigma_n=1.2$ 、標本数 n=100)を示した。

なお、実施例 2 の成分組成のものの 電流さい断値は、平均 1.4 A($\sigma_n=1.2$,n=100)を示し、また、実施例 3 の成分組成のものの電流さい断値は、平均 1.3 A($\sigma_n=1.2$,n=100)を示した。

(5) 進み小電流(容量性の負荷)のしや断能力 電圧, 84× 1.25 kV , 8 0 A の進み小電流試験(JEO-181)を、10000 回行なつたが再点弧は 0 回 であつた。

· (6) 導電率

8~11 #の導電率 (IACB #)を示した。

ラブタと同じ絶縁耐力であつた。したがつて、本発明に係る電板を備えた真空インタラブタは、従来の Ou-0.5Bi 電極のものの、約3倍の絶縁耐力を有していた。

(3) 耐溶溶性

本発明に係る電極の耐溶潛性は、従来の ou-0.5 B1 電極のそれの 7 0 % であるが実用上殆んど問題なく、必要ならば多少電極弱離瞬時の引き外し 力を増加させればよい。

(4)遅れ小低流のしや断能力

本発明に係る電極の電流さい断値は、従来の cu - 0.5 B 1 電極の電流さい断値の約 1/10 と小さいので、さい断サージが殆んど問題とならず、かつ開閉後もその値が変化しない。

(5) 進み小電流のしや断能力

本発明に係る電板は、従来の Cu-0.5 B1 電板に比して 2 倍のキャパシタンス容量の負債をしや断することができる。

なお、前記実施例 2 および 3 の成分組成に係る電極も、従来の Ou-0.5B1 電極との比較において、上述した実施例 1 の成分組成に係る電極とほぼ同様の性能を示した。

また、前記実施例においては、炭化クロムとして Cr.O. を用いたが、本発明はかかる実施例に限定されるものではなく、 Cr.C. または Or. C.を用いてもほぼ同様の結果が得られる。

ところで、複合金属の成分組成が、 Cu20 ~ 80 重度 、 Or5 ~ 45 重量 が Fe5 ~ 4 5 重量 がお よび炭化クロム 0.5 ~ 2 0 重量 がの組成範囲以外 の場合には、満足する諸特性を得ることができな

には、電流さい断値が急激に高くなり、20重貨 多を越える場合には、大電流しや断能力が急激に 低下した。

発明の効果

以上のように、本発明の真空インタラブタの電 極材科は、 Cu20 ~ 80 重量 5 , Cr5 ~ 4 5 重量 5 , Pe5 ~ 4 5 重量 5 および炭化クロム 0.5 ~ 2 0 重 最 5 よりなる複合金属であるので、従来の、例え ば Ou-0.5 B1 電極と同様の優れたしや断能力を発揮 でき、しかも絶機耐力をも飛躍的に向上させるこ とができる。また特に、さい断電流値が従来のも のに比し極めて低いので、遅れ小電流を良好にし や断することができる。

さらに、この複合金属の組織状態が、 cu 以外 の金属の各物末が拡散結合した多孔質の基材に、 かつた。

すなわち、Ouが20角度を未満の場合には、導電率の低下が急酸に大きくなり、短時間銀流試験後の接触抵抗が急酸に大きくなるとともに、定格電流通讯時におけるジュール熱の発生が大きいので実用性が低下した。また、Ouが80重散をを超える場合には、絶縁耐力が低下するとともに、耐溶強性が急激に無化した。

また、 Or が 5 重量 5 未満の場合には、電流さい断値が高くなり、遅れ小電流しや断能力が低下し、 4 5 重量 5 を越える場合には、 大電流しや断能力が急激に低下した。 Poが 5 重量 5 未満の場合には、 大電流しや断能力が急激に低下した。 ならに、 炭化クロムが 0.5 重量 5 未満の場合

Cuが商侵された状態であれば、機械的強度および 導電率を一層高めることができる。

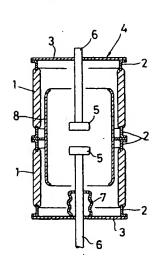
一方、本発明の真空インタラブタの関係材料の 製造方法によれば、複合金属を構成する各金属間 の結合が良好に行なわれ、その分散状態を均一に でき、本発明の関係材料の有する前記電気的特性、 特にさい断電流値を著しく低くでき、また機械的 特性の向上も図ることができる。

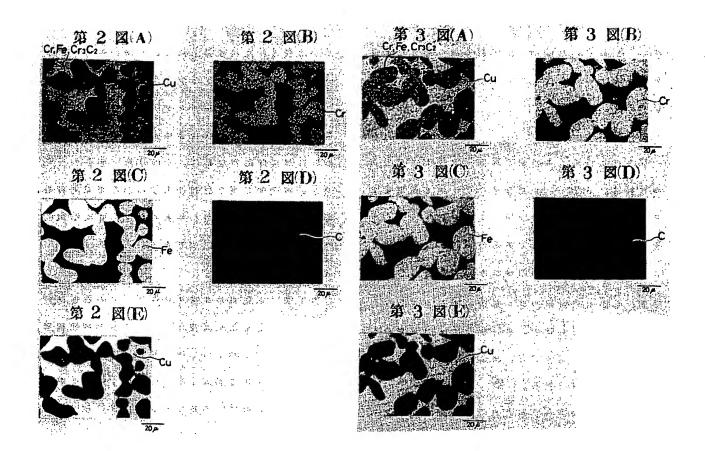
4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の真空インタラブタの領極材料による電極を備えた真空インタラブタの縦断面図、 第2図(A),(B),(O),(D),(B)、第3図(A),(B),(O), (D),(国および第4図(A),(B),(O),(D),(D),(B)はそれぞれ本発明の電極材料の異なる成分組成における組織状態を示すx線写真である。

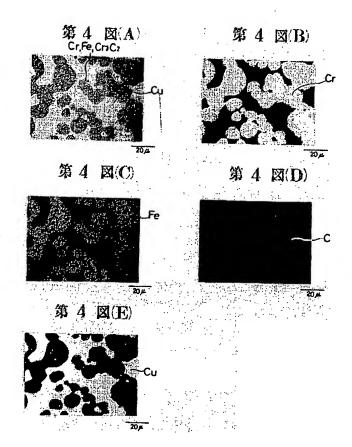
第 1 図







特開昭60-180026 (9)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.